



IJPR[®]

インクジェット用絶縁材料 Dielectric Material for Ink-jet

デュアルキュアー（UV・熱併用）方式の一液性絶縁材料
Dual-curing system (UV+thermal) one-component type dielectric material

- **イミド系樹脂とアクリレートモノマーの併用で低粘度と高信頼の両立**
High reliability and low-viscosity by using combination of imide-resin and acrylate monomer
- **無溶剤タイプ** Solvent free
- **塗布直後に UV 照射することで、パターン形状を保持し、熱硬化時のにじみを防ぐ**
Rapid uv cure applying just after printing process enable to prevent bleeding during curing process and to keep good pattern shape
- **各種材料に密着（金属、イミド、ガラス等）**
Excellent adhesion to various materials (matel,imide,glass,etc)
- **マイグレーション耐性が非常に優れたリジッドタイプと可とう性のあるフレキタイプの 2 種**
2 versions available : rigid type with high migration resistance, flex type with high bendability
- **一液性でクリアータイプ 常温での保存も可能で、加熱ヘッドにも対応**
One-component,transparent,R.T.storage,correspond to heat-head type
- **粘度 30mPa-s (25℃)** Viscosity 30mPa-s (25℃)

プロセス Process



TAIYO INK MFG. CO., LTD.